出展パートナー会社（五十音順）

AWL-Electricity Inc.	ウイングアーク１ｓｔ株式会社
B&R株式会社	株式会社エイシング
CO-WIN株式会社	株式会社エクソル
faytech株式会社	株式会社エスユーエス
i-PRO株式会社	オムロン株式会社
IRIS Optronics Co., Ltd.	コーンズ テクノロジー株式会社
株式会社Octa Robotics	三洋化成工業株式会社
株式会社Preferred Robotics	住友電気工業株式会社
RE100電力株式会社	株式会社ダイヘン
Sky株式会社	竹中エンジニアリング株式会社
Techshine Electronics Co.,Ltd	東洋エンジニア株式会社
VIVOTEK Inc.	西日本旅客鉄道株式会社
Wireless Power Transfer株式会社	ニシハツ株式会社
アクシスコミュニケーションズ株式会社	ニデック株式会社
アドバンテック株式会社	日本ラッド株式会社
株式会社アフレル	ブレインズテクノロジー株式会社
アマノ株式会社	三菱電機株式会社
井上株式会社	三菱電機システムサービス株式会社
株式会社ウイスト	株式会社レイマック



お問合せ先

株式会社 **たけびし 事務局**

〒615-8501 京都市右京区西京極豆田町29

阪急電車「西京極駅」下車、徒歩約8分

※駐車場は準備しておりますが、スペースに限りがございます。

TEL（075）325-2130　FAX（075）325-2250

FSC ミックス 紙｜責任ある森林管理を支えています FSC® C017322

Environmentally Ink (Vegetable oil Non VOC)

Carbon Offset for 59.8g CO2eq. Materials Printing. Naturally.

- 用紙：責任ある木質資源や再生資源を使用したFSC®認証用紙
- インキ：環境配慮型インキ（植物油インキ or ノンVOCインキ）
- 印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
- 製造、廃棄に発生するCO_2をカーボンオフセット済
- CO_2排出量：59.8g/部

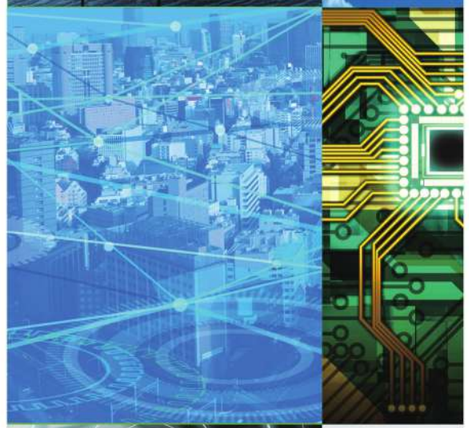
フェア開催における注意事項（お願い）

※発熱・咳などの症状がある場合は、ご来場を控えて頂きますようお願い申し上げます。
※今後の状況により内容を変更する場合がございます。











たけびし ソリューションフェア SOLUTION FAIR 2026

100年のその先へ。
人と技術を結び、未来を拓く。

TAKEBISHI 100th ANNIVERSARY

日時 2026年 **7/16（木）・17（金）** 各日10:00-17:00

会場 株式会社 **たけびし 1階イベントホール**（セミナー会場6階）





たけびし ソリューションフェア
SOLUTION FAIR 2026

TAKEBISHI 100th ANNIVERSARY

100年のその先へ。
人と技術を結び、未来を拓く。

ごあいさつ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社はおかげさまをもちまして、本年、創立100周年という大きな節目を迎えることができました。これもひとえに、皆様方の長年にわたるご支援とご厚情の賜物と、心より感謝申し上げます。

このたび弊社では、「たけびしソリューションフェア2026」を、2026年7月16日（木）から17日（金）までの2日間、弊社イベントホールにて開催いたします。

本フェアでは、これまで培ってまいりましたソリューション力を基盤に、自動化・AI活用、DX推進、サイバーセキュリティなど、皆様が直面されているさまざまな経営・業務課題に対し、弊社の強みである「つなぎの技術力」と「コーディネート力」を活かした具体的かつ実践的な解決策をご提案いたします。またセミナーでは、ご好評をいただいております半導体市況に関する講演として南川明氏にご登壇いただくほか、AI活用やセキュリティをテーマとした各種プログラムもご用意しております。

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、万障お繰り合わせのうえ、ご来臨賜りますよう謹んでご案内申し上げます。

敬具

令和八年六月吉日

株式会社たけびし 代表取締役社長　岡垣浩志



DX&ロボティクスゾーン　DX & Robotics Zone

たけびしが培った経験と最新製品技術を組合せ、製造現場や都市発展の近未来像を提案

- ヒューマノイド／犬型／お掃除ロボ
- エレベータ連携AMR
- OPC UA情報モデル
- AIエージェント



ファクトリーゾーン　Factory Zone

人材不足や属人化など製造現場の課題を可視化し、現場に即した解決策を分かりやすく提案

- AIラダー生成ツール
- 搬送自動化／生産ライン改善／在庫管理ソリューション
- 3Dモデル作成支援



スマートシティゾーン　Smart City Zone

当社エネルギー活用事例を含め安全性と効率性を高め進化する未来の都市・工場像を提案

- 家庭用／産業用蓄電池
- CO_2排出量可視化ソフト
- サイバー攻撃／OTセキュリティ対策品
- AIカメラ



ネクストデバイスゾーン　Next Device Zone

エッジAIや表示・通信技術を通じて、AI時代の装置・製品価値を高める次世代デバイス活用を提案

- マイコン組込AI
- 新型電子ペーパー／ホログラム液晶／ミラータッチ液晶等
- 給電・通信組合せ提案製品



セミナーのご案内

7/16（木）　10:30 - 16:30

A1-1　10:30 - 11:30

AIエージェント×OPCで進化する製造現場の未来像

講師：株式会社たけびし
技術本部　ソリューション開発部 プロダクトマーケティング課長　岸本 嘉人

製造業を取り巻く状況と世界潮流を解説し、製造現場のデータ連携の中核を担う当社OPCサーバーのAIエージェント連携機能を中心に、AIエージェントが製造現場を変革していく未来像を具体例交えてご紹介します。

A1-2　13:30 - 14:30

安全設計の属人化をなくす ー安全設計支援ソフトウェアによる次世代安全設計ー

講師：オムロン株式会社
商品事業本部　コントローラ事業部　セーフティコントローラPMG　川﨑 伸洋 様

人材不足で属人化しがちな機械安全設計を、支援ツール活用によりリスクアセスメントから文書作成まで効率化・標準化し、品質とスピードを両立する手法を解説します。

A1-3　15:30 - 16:30

半導体市況セミナー　～2026年度後半以降の市況見通し～

講師：インフォーマインテリジェンス合同会社
シニアコンサルティングディレクター　南川 明 様

電子機器・半導体メーカーの最新動向に基づき、今年度後半から27年の市況見通しについて、わかりやすくご説明いたします。

7/17（金）　10:30 - 16:25

A2-1　10:30 - 11:30

半導体市況セミナー　～2026年度後半以降の市況見通し～

講師：インフォーマインテリジェンス合同会社
シニアコンサルティングディレクター　南川 明 様

電子機器・半導体メーカーの最新動向に基づき、今年度後半から27年の市況見通しについて、わかりやすくご説明いたします。

A2-2　12:40 - 13:25

～データ起点による価値創出～
オープンなデジタル共創基盤「Serendie（セレンディ）」

講師：三菱電機株式会社
ソリューション企画部　ソフトウェア営業グループ　西日本チーム　森 光太郎 様

「Serendie」はお客様・パートナー様と課題を捉え、データと知見を組み合わせて価値を創出する三菱電機の基盤です。共創の場Serendie Streetを起点に、アジャイルな事業化やサービス創出をご支援します。

A2-3　14:10 - 14:55

ロボットと建築設備が連携する仕組みと今後の展望

講師：株式会社Octa Robotics　代表取締役　鍋嶌 厚太 様

経済産業省が推進するRFA（ロボットフレンドリー）規格に準拠するインターフェース「LCI」にて"ロボットをあたりまえのインフラにする"仕組みを説明致します。

A2-4　15:40 - 16:25

経産省によるサプライチェーンセキュリティ評価制度

講師：NTTドコモビジネス株式会社
プラットフォームサービス本部　マネージド&セキュリティサービス部　セキュリティサービス部門課長　英 敏秀 様

経済産業省により「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」が2026年度に運用開始されます。
これは一体どのようなものなのか、企業は何を求められるのかをご説明いたします。

各セミナーとも定員80名（事前予約要）

●当日セミナー会場受付は、30分前から開始いたします。

Webでの事前登録のお願い

事前予約制となります。お手数ですがWebにて来場・セミナー申し込みをお願いいたします。
URL：https://fair.takebishi.co.jp/fair-reserve/#/
ログインID：お客様メールアドレス